

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

晶晨半导体（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,740,739,168.93	7.20	5,071,144,502.71	9.29
利润总额	226,682,567.80	-9.19	708,216,491.37	12.06
归属于上市公司股东的净利润	201,200,778.45	-13.14	697,770,426.96	17.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,522,487.60	-19.31	629,530,956.88	13.71
经营活动产生的现金流量净额	345,138,532.46	179.03	-287,180,493.06	-138.49

基本每股收益（元/股）	0.48	-12.73	1.66	16.90
稀释每股收益（元/股）	0.48	-12.73	1.65	17.02
加权平均净资产收益率（%）	2.84	减少 1.00 个百分点	10.26	增加 0.03 个百分点
研发投入合计	383,366,795.71	10.93	1,117,997,439.03	9.64
研发投入占营业收入的比例（%）	22.02	增加 0.74 个百分点	22.05	增加 0.07 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,345,253,130.63	7,366,029,855.70		13.29
归属于上市公司股东的所有者权益	7,171,833,486.97	6,394,225,388.49		12.16

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2025 年前三季度，在端侧智能技术渗透率持续提升与公司新产品上市后销量持续扩大的双重作用下，公司产品销售规模不断提升。2025 年前三季度，公司实现销售收入 50.71 亿元，同比增加 4.31 亿元（同比增长 9.29%），前三季度营收创下历史同期新高。尽管近期受存储芯片市场价格持续上涨及缺货的影响，部分客户面向国内运营商市场的产品延迟提货，局部影响了公司营收的增长速度，但该部分订单确定性较高，将延后到后续季度逐步释放。

2025 年前三季度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 6.98 亿元，同比增加 1.04 亿元（同比增长 17.51%）。2025 年前三季度，公司因股权激励确认的股份支付费用为 0.15 亿元，对归属于母公司所有者的净利润的影响为 0.22 亿元（已考虑相关税费影响）。剔除上述股份支付费用影响后，2025 年前三季度归属于母公司所有者的净利润为 7.20 亿元。

2025 年前三季度，公司发生研发费用 11.18 亿元（其中第一季度为 3.59 亿元，第二季度为 3.76 亿元，第三季度为 3.83 亿元），前三季度研发费用相较去年同期增加 0.98 亿元（同比增长 9.64%）。

在 2024 年“运营效率提升年”的基础上，2025 年公司继续围绕运营效率提升进行持续改善，2025 年前三季度，公司综合毛利率分别为 36.23%、37.29%、37.74%，显现持续改善趋势。前三季度整体综合毛利率为 37.12%，综合毛利率的绝对值同比增长 0.75 个百分点，后续随着更多效率提升措施的落地，公司产品综合毛利率将保持持续改善趋势。

受益于端侧智能技术的快速渗透，原有智能终端品类将获得端侧智能技术的赋能与升级，同时新的应用形态与应用场景也将不断涌现：

1) 当前公司各产品线已有超过 20 款商用芯片携带公司自研的端侧智能算力单元，2025 年前三季度，携带公司自研的端侧智能算力单元的芯片出货量已超 1,400 万颗（去年同期约 580 万颗），同比增长超 150%。在一些确定性大市场 and 增量市场上，公司还在持续挖掘端侧智能技术的应用潜力，持续扩大相关芯片的销售规模。

2) 公司 6nm 芯片自上市后，销量不断攀升，2025 年前三季度，实现出货量近 700 万颗，预计 2025 年全年，6nm 芯片出货量有望达到 1,000 万颗，在大规模商用验证之后，后续 6nm 制程技术还将继续应用于公司即将推出的更高算力的通用端侧平台系列。

3) W 系列 2025 年前三季度实现出货量超 1,300 万颗，同比增长近 70%，其中 Wi-Fi 6 芯片，前三季度实现出货量超 400 万颗，Wi-Fi 6 产品销量在 W 系列总体销量占比，已从去年同期的不足 6% 提升至当前超 30%，随着后续 W 系列市场拓展的继续深入以及新产品的持续上市，W 系列整体和 Wi-Fi 6 产品，其销售规模还将持续扩大。

4) 公司 C 系列智能视觉芯片，在全球范围内的智能摄像头、智能门铃、打猎机、城市安防等领域持续收获新订单，2025 年前三季度 C 系列销售超 300 万颗，已达去年同期销量的两倍。通过与全球知名 AI 平台完成适配及大规模商用验证，C 系列产品后续有望在智能视觉领域取得爆发性增长。

公司凭借平台型 SoC 技术优势与产品口碑，通过与头部优势客户的持续深入合作，进一步推动了公司芯片产品在创新硬件形态与场景上的突破：

1) 与全球顶级人工智能与智能家居客户谷歌合作，推出多款适配其端侧大模型 Gemini 的新产品（如智能音箱、智能可视化门铃、室内及室外智能摄像头等），助力谷歌智能家居产品整体向内嵌端侧大模型能力的新一代产品升级。

2) 与全球顶级消费电子客户三星合作，在已推出多款智能白电产品（如智能冰箱、智能一体式洗烘机、智能烤箱）的基础上，近期再合作推出全新 Color E-Paper（彩色电纸）大屏显示产品，其低功耗、易部署的特点，使得该产品在商用显示领域具有广阔应用前景。针对这些新应用场景，近期还将有面向国内市场的更高集成度的产品推出。

3) 与全球顶级零售商沃尔玛合作，推出其自有品牌 Onn 的智能门铃与智能摄像头产品，凭借沃尔玛全球广阔的销售渠道优势，助力公司进一步拓展 To C 与 To B 市场。

4) 与创新智能影像设备客户 Insta360（影石）合作，共同推出全新 AI 会议终端 Wave，不断挖掘端侧智能在商用办公领域的新应用场景。

近期，公司在研产品亦取得积极进展，集成公司多项 SoC 技术的 Wi-Fi 路由芯片与 Wi-Fi 6 1*1 高速低功耗芯片均已成功回片，目前处于内部测试阶段；覆盖 AIoT 领域和智能汽车领域的新一代高算力 6nm 芯片将于近期流片；新产品系列智能显示的首款芯片，将于 2025 年底流片。

自 2025 年 9 月，公司宣布收购芯迈微半导体(嘉兴)有限公司（以下简称“芯迈微”）之后，近期已开始进行芯迈微研发团队的整合，芯迈微的核心团队与研发团队将完整并入公司的研发体系并开展工作，后续将持续构建公司“蜂窝通信+光通信+Wi-Fi”的多维通信技术栈与产品矩阵，有助于将公司现有产品的应用场景从局域网扩展到广域网。

面对端侧智能的历史性机遇，公司将在端侧智能、高速连接、无线路由、智能视觉、智能显示、智能汽车等重点领域长期保持高强度研发投入与市场开拓力度，并且基于今年多个产品系列的新产品大规模商用验证取得的经验，公司即将推出一系列高集成度、高性价比、行业领先的芯片产品与解决方案，进一步驱动公司业绩增长。预计 2025 年全年经营业绩将同比进一步增长，具体业绩存在一定不确定性。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-71,992.79	80,676.85	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,385,923.02	16,203,400.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	28,478,508.92	53,602,453.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			

委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,321.02	-378,207.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-30,273.78	333,816.48	
减：所得税影响额	3,560,790.57	4,336,406.65	
少数股东权益影响额（税后）	429,762.93	-2,733,737.07	
合计	28,678,290.85	68,239,470.08	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	179.03	主要是公司报告期销售收款同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-138.49	主要是公司年初至报告期末预付原材料采购款同比增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,932			报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	不适用		
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东 性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记或 冻结情况	
						股份 状态	数 量
Amlogic （Hong Kong） Limited	境外 法人	92,541,087	21.98	0	0	无	0
TCL 王牌电器（惠州）有 限公司	境内 非国 有法 人	20,555,950	4.88	0	0	无	0
招商银行股份有限公司一 兴全合润混合型证券投资 基金	其他	18,234,040	4.33	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公 司一易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证 券投资基金	其他	12,176,796	2.89	0	0	无	0
招商银行股份有限公司一 华夏上证科创板 50 成份交 易型开放式指数证券投资 基金	其他	11,920,818	2.83	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	11,919,359	2.83	0	0	无	0
华域汽车系统（上海）有 限公司	国有 法人	11,350,124	2.70	0	0	无	0
招商银行股份有限公司一	其他	8,961,355	2.13	0	0	无	0

兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）							
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,652,876	1.82	0	0	无	0
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	7,474,662	1.78	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
Amlogic（Hong Kong）Limited	92,541,087	人民币普通股	92,541,087				
TCL 王牌电器（惠州）有限公司	20,555,950	人民币普通股	20,555,950				
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	18,234,040	人民币普通股	18,234,040				
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	12,176,796	人民币普通股	12,176,796				
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	11,920,818	人民币普通股	11,920,818				
香港中央结算有限公司	11,919,359	人民币普通股	11,919,359				
华域汽车系统（上海）有限公司	11,350,124	人民币普通股	11,350,124				
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	8,961,355	人民币普通股	8,961,355				
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	7,652,876	人民币普通股	7,652,876				
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	7,474,662	人民币普通股	7,474,662				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东 Amlogic（Hong Kong）Limited 与其他股东无关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	上述 A 股股东不存在参与融资融券、转融通业务的情况。
--	-----------------------------

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
☐适用 ☒不适用

四、季度财务报表

（一） 审计意见类型

☐适用 ☒不适用

（二） 财务报表

合并资产负债表

2025 年 9 月 30 日

编制单位：晶晨半导体（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,784,561,928.80	2,958,572,195.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	441,638,265.33	937,102,608.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	194,327,599.39	176,677,405.47
应收款项融资		
预付款项	499,339,051.90	4,297,842.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,179,811.74	22,332,231.01
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	2,193,536,761.58	1,409,592,313.31
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,822,188.21	5,565,211.68
其他流动资产	423,087,002.24	317,958,092.21
流动资产合计	6,578,492,609.19	5,832,097,900.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	147,212,242.33	
其他债权投资		
长期应收款	2,150,883.68	5,226,054.99
长期股权投资	93,887,296.39	89,897,543.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	536,129,855.27	490,322,228.79
投资性房地产	93,306,512.25	
固定资产	342,710,310.73	343,694,738.05
在建工程	77,805,806.85	163,878,124.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,094,764.97	29,772,219.88
无形资产	145,832,209.64	67,201,901.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	249,090,327.45	279,530,624.21
递延所得税资产	48,092,504.41	56,125,001.32
其他非流动资产	12,447,807.47	8,283,518.39
非流动资产合计	1,766,760,521.44	1,533,931,955.19
资产总计	8,345,253,130.63	7,366,029,855.70
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	180,167.98	201,452.46
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	518,552,354.53	386,710,856.53
预收款项		
合同负债	191,965,170.28	117,874,422.89

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	168,653,110.47	188,457,523.22
应交税费	26,294,503.23	30,433,019.52
其他应付款	90,684,238.36	82,923,150.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,994,665.47	27,966,413.87
其他流动负债	65,580,205.79	49,051,495.60
流动负债合计	1,095,904,416.11	883,618,334.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,006,536.14	17,491,796.74
长期应付款	10,497,522.66	6,101,928.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,315,022.56	32,232,628.17
递延所得税负债	14,329.06	15,769.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,833,410.42	55,842,123.12
负债合计	1,143,737,826.53	939,460,457.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	421,101,263.00	418,734,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,972,576,396.03	2,830,370,975.04
减：库存股	55,007,336.06	
其他综合收益	-3,767,038.89	5,959,829.52
专项储备		
盈余公积	209,367,404.00	209,367,404.00
一般风险准备		
未分配利润	3,627,562,798.89	2,929,792,371.93

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,171,833,486.97	6,394,225,388.49
少数股东权益	29,681,817.13	32,344,009.75
所有者权益（或股东权益）合计	7,201,515,304.10	6,426,569,398.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,345,253,130.63	7,366,029,855.70

公司负责人：John Zhong 主管会计工作负责人：高静薇 会计机构负责人：高静薇

合并利润表

2025 年 1—9 月

编制单位：晶晨半导体（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	5,071,144,502.71	4,640,087,780.11
其中：营业收入	5,071,144,502.71	4,640,087,780.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,428,413,196.93	4,072,151,364.79
其中：营业成本	3,188,602,766.16	2,952,500,012.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,362,546.26	8,013,477.64
销售费用	47,642,616.75	60,114,744.53
管理费用	95,297,695.85	108,173,639.70
研发费用	1,117,997,439.03	1,019,672,108.53
财务费用	-36,489,867.12	-76,322,618.45
其中：利息费用	782,255.69	1,059,876.25
利息收入	70,372,510.72	86,372,323.67
加：其他收益	13,878,966.77	8,488,132.97
投资收益（损失以“-”号填列）	42,282,149.04	19,870,414.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,989,752.82	448,482.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,476,491.55	13,299,073.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-643,247.32	-176,084.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,055,456.98	22,882,480.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,721.88	76,609.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	708,683,930.72	632,377,042.14
加：营业外收入	25,394.56	36,015.96
减：营业外支出	492,833.91	413,650.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	708,216,491.37	631,999,408.08
减：所得税费用	13,180,866.25	38,282,381.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	695,035,625.12	593,717,026.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	695,035,625.12	593,717,026.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	697,770,426.96	593,793,754.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,734,801.84	-76,728.03
六、其他综合收益的税后净额	-9,727,502.74	-9,590,329.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,726,868.41	-9,590,329.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-9,726,868.41	-9,590,329.83
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		

（6）外币财务报表折算差额	-9,726,868.41	-9,590,329.83
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-634.33	
七、综合收益总额	685,308,122.38	584,126,697.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	688,043,558.55	584,203,425.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,735,436.17	-76,728.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.66	1.42
（二）稀释每股收益(元/股)	1.65	1.41

公司负责人：John Zhong 主管会计工作负责人：高静薇 会计机构负责人：高静薇

合并现金流量表

2025 年 1—9 月

编制单位：晶晨半导体（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,191,641,855.28	4,646,811,960.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	244,095,755.76	352,227,696.62
收到其他与经营活动有关的现金	38,972,945.04	28,755,631.30
经营活动现金流入小计	5,474,710,556.08	5,027,795,288.18
购买商品、接受劳务支付的现金	4,694,069,439.68	3,162,466,321.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	875,824,291.97	894,531,178.86

支付的各项税费	54,841,567.64	51,499,857.60
支付其他与经营活动有关的现金	137,155,749.85	173,219,184.44
经营活动现金流出小计	5,761,891,049.14	4,281,716,542.02
经营活动产生的现金流量净额	-287,180,493.06	746,078,746.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,574,523,973.58	5,162,098,121.17
取得投资收益收到的现金	79,779,649.79	84,673,765.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,512,807.54	111,230.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	753,606.71	
收到其他与投资活动有关的现金	580,972,800.00	
投资活动现金流入小计	5,237,542,837.62	5,246,883,117.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,461,717.31	423,779,876.74
投资支付的现金	3,761,129,685.64	5,453,900,202.84
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	580,857,600.00	150,877.56
投资活动现金流出小计	4,593,449,002.95	5,877,830,957.14
投资活动产生的现金流量净额	644,093,834.67	-630,947,839.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	129,423,613.30	26,920,934.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	129,423,613.30	26,920,934.22
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,279.07	247,815.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	67,924,115.75	16,883,220.09
筹资活动现金流出小计	67,930,394.82	17,131,035.24
筹资活动产生的现金流量净额	61,493,218.48	9,789,898.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,822,373.70	-12,543,082.50
五、现金及现金等价物净增加额	410,584,186.39	112,377,722.65
加：期初现金及现金等价物余额	809,767,864.97	780,813,914.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,220,352,051.36	893,191,637.31

公司负责人：John Zhong

主管会计工作负责人：高静薇

会计机构负责人：高静薇

2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日